

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

2024年11月27日投资者关系活动记录表

编号：2024-05

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
参与单位名称及人员姓名	浙商证券：张建民 浙商证券：林亮亮 兴业证券：许梓豪 国联证券：张宁
时间	2024年11月27日
地点	石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号信息产业园
上市公司接待人员姓名	中瓷电子董事会秘书、证券事务代表
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、请问公司目前的经营情况是否正常？分、子公司是否能够完成业绩对赌？</p> <p>截至三季度公司及分、子公司生产经营情况正常，产品订单情况稳定。公司三大板块新产品都实现了一定的市场规模，保持了业绩增长。公司各分、子公司亦全力生产保障重组业绩预测承诺的实现。</p> <p>2、公司精密陶瓷零部件领域产品都有哪些优势？</p> <p>公司建立了完善的氧化铝陶瓷和氮化铝陶瓷加工工艺平台，建立了以流延成型为主的氧化铝多层陶瓷工艺，以厚膜印刷为主的高温厚膜金属化工艺，以高温焊料为主的钎焊组装工艺，以电镀、</p>

化学镀为主的镀镍、镀金工艺，建立了完善的精密陶瓷零部件制造工艺平台。

公司精密陶瓷零部件采用氧化铝、氮化铝等先进陶瓷经精密加工后制备的半导体设备用核心零部件，具有高强度、耐腐蚀、高精度等优异性能，应用于半导体关键设备中。

3、公司 2024 年光通讯领域产品是否有大幅增长？

2024 年光通信市场的繁荣给公司光通讯相关产品领域订单带来了一定增长。截至三季度，公司氮化铝多层薄膜实现批量出货并实现高速增长，该产品应用于 400G/800G 等高频高速光模块中，应用于 AI 智能和数据中心等新场景。

公司时刻关注该类产品更新换代趋势，紧跟市场及技术方向来加快新产品开发，产品结构将随市场需求变化而调整。

4、博威公司在未来产业方面有何前瞻性布局？

公司在氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用、电子陶瓷等核心业务领域均有自主知识产权。

博威公司在氮化镓通信基站射频芯片与器件以及微波点对点通信射频芯片与器件领域，突破了设计、封装、测试、可靠性和质量控制等环节的一系列关键技术，拥有核心自主知识产权，实现产品系列化开发和产业化转化，产品质量达到国内领先、国际先进水平。

公司积极推进 5G-A、6G、卫星通信等新一代通信系统用射频芯片与器件关键技术突破和研发工作，目前在相关芯片与器件领域储备关键技术，根据用户需求，稳步推进产品开发和验证工作。

5、请问公司全资子公司国联万众的生产经营情况、产品研发情况如何？产能是否可以满足需求？

国联万众公司目前经营情况正常，已逐步打开国内 SIC 市场，市场开拓情况良好，SIC 系列半导体产品已与多家客户开展合作，客群群体多样，多款产品已经在客户端开始测试验证。同时，按照公司规划除了汽车、家电、消费电子等，还在布局光伏逆变、

	<p>充电桩等领域，随着终端市场需求回升，器件端的需求也会逐步释放。公司产能供应均没有问题。</p> <p>6、公司是否有股票增持或回购计划？</p> <p>公司目前暂无增持、回购计划，若后续有相关计划，将会按照交易所信息披露要求进行公告。</p>
附件清单（如有）	无
日期	2024年11月27日